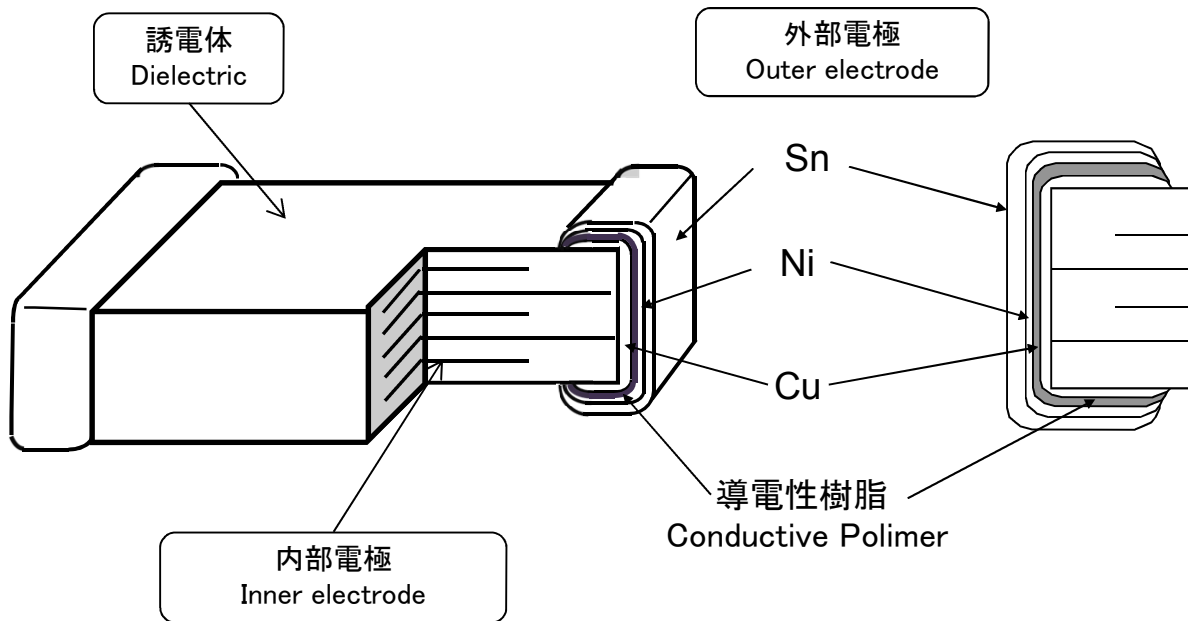


構造図 STRUCTURE and MATERIAL

中高圧用チップ積層セラミックコンデンサ G*Jシリーズ MEDIUM-VOLTAGE CHIP MULTILAYER CERAMIC CAPACITOR G*J series



構成表 CONSTRUCTION

項目 ITEM		材質 MATERIAL
誘電体	Dielectric	チタン酸バリウム系 CERAMIC
内部電極	Inner electrode	Ni
外部電極	第1層 base layer	Cu
	第2層 2nd layer	導電性樹脂 Conductive Polimer
	第3層 3rd layer	Ni
	最外層 outer layer	Sn